



발명으로 만드는 일자리,
특허로 더하는 행복



보도자료

www.kipo.go.kr

KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

문 의	산업재산정책국	팀 장 이선우	042-481-8254
	산업재산창출전략팀	주무관 박진웅	042-481-3465
	2016년 5월 3일(화) 조간부터 보도해 주시기 바랍니다.		
	인터넷매체는 5월 2일(월) 낮 12시 이후 게재 바랍니다.		

특허청, 반도체설계기업의 해외판로 개척 돕는다

- 반도체설계재산 해외마케팅 지원 프로그램 참여기업 모집 -

특허청(청장 최동규)과 한국반도체산업협회(회장 박성욱)는 국내 반도체설계기업의 해외 판로 개척과 수출 확대를 위해 중국에서 열리는 해외마케팅 지원 프로그램에 참여할 기업을 모집한다.

반도체설계재산은 칩 설계 시 반복 사용 가능하도록 특정 기능을 회로로 구현한 지식재산이다. 다양한 기능을 갖춘 시스템반도체를 빠르게 설계하기 위해 사용되는데, 시장에서 새로운 고성능·다기능 반도체가 앞다투어 등장하면서 반도체설계재산의 수요도 나날이 증가하는 중이다.

특히 중국 정부는 글로벌 반도체 강국으로의 도약을 위해 향후 10년간 180조원을 투자하겠다고 발표하는 등 관련 시장이 급성장하는 추세이다. 이에 특허청은 우리의 우수한 기술력을 바탕으로 중국의 반도체설계재산 시장을 선점하기 위해 지난 '13년부터 국내 중소 반도체설계기업의 중국시장 판로개척을 지원해왔다.

그간의 지원으로 국내 17개 중소기업이 해외 바이어들과 122건의 중개(수출상담)를 하였으며, 이중 7건은 실제 거래로 이어져 약 35억 상당의 매출을 올렸다. 특히, 비디오 코덱 설계재산을 보유한 국내 중소기업 C사는 중국 휴대전화 제조사 Z사, 영상 프로세서 제조업체 V사, CCTV 제조업체 D사와 라이선스 계약을 체결하여 17억 상당의 계약 매출 성과를 올렸으며, 매년 로열티 수입까지 상당한 규모의 수익이 발생할 것으로 예상된다.

올해에는 9월 1일 중국 상해에서 열리는 SMIC 기술 심포지엄¹⁾과 10월 12일에서 13일까지 중국 창사에서 열리는 CSIA-ICCADC 총회²⁾에 참석을 지원한다. 중국 시장에서 경쟁력 있는 반도체 설계기술을 보유한 기업을 선별하여 지원하며, 선정된 기업에게는 행사에 참석할 수 있는 초청장을 발급하고 체재비, 부스 임대료 등의 비용도 일부 지원할 예정이다.

특허청 김태만 산업재산정책국장은 “이번 해외마케팅 지원 프로그램을 통해 우리 기업과 중국 내 반도체 제조기업 간 거래가 활성화되어 해외수출이 증가할 것으로 기대하며, 국내 반도체설계기업들의 해외 판로 확대를 위해 지속적으로 돕겠다.”고 밝혔다.

한편, 해외 판로 개척을 원하는 국내 반도체설계기업은 5월 20일(금)까지 참가신청서를 우편 또는 이메일로 한국반도체산업협회에 제출하면 되며, 보다 자세한 사항은 반도체설계재산유통센터(KIPEX) 홈페이지(www.kipex.or.kr)를 참조하거나 한국반도체산업협회 설계IP지원팀(02-570-5273)으로 문의하면 된다.

※ 붙임 : 반도체설계재산 해외마케팅 공고문 및 브로셔 각 1부.

-
- 1) 중국 1위, 세계 4위의 반도체 제작 전문 업체인 SMIC가 개최하고 SMIC와 협력 관계인 세계 유명 시스템 반도체 업체들이 참여하는 행사
 - 2) 중국반도체산업협회(CSIA)의 IC-Design 분과 총회

특허청 공고 제2016-82호

반도체설계재산 해외마케팅 참여기업 모집 공고

특허청과 한국반도체산업협회는 국내 반도체설계기업의 해외 판로 개척을 다음과 같이 지원합니다. 기업들의 많은 관심과 참여 바랍니다.

2016년 4월 29일

특허청장

1. 지원 내용

가. 지원 행사

행 사 명	일 시	장 소
SMIC Technology Symposium	2016년 9월 1일(목)	중국 상해
CSIA-ICCADC Annual Conference	2016년 10월 12일(수)~13일(목)	중국 창사

* SMIC(중국 최대 반도체 칩 제조·생산 전문회사), CSIA-ICCADC(중국 반도체산업협회 집적회로설계분과)

나. 지원 사항

- 공통지원 : 출장 체재비(항공료, 숙박료), 홍보물 제작
 - * 항공료 : 기업 당 1인 왕복 항공료 지원, 숙박료 : 기업 당 객실 1개 지원
- SMIC Technology Symposium 지원 사항 : 초청장 발급지원
- CSIA-ICCADC Annual Conference : 홍보 부스비
 - * 부스(Booth) 사용료 : Gold, Silver 등급 비용의 50% 지원

2. 지원대상 및 기술분야

가. 지원 대상 : 해외(중국) 판로 개척을 원하는 국내 반도체 IP 관련기업

나. 기술분야 : Digital / Analog Mixed Signal / Interface 등 반도체 IP 전 분야

3. 신청방법

가. 신청 접수

- 신청서 및 제출서류를 작성하여 우편 또는 E-mail로 신청
 - 우편 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 182 (삼평동) 11층 한국반도체협회 설계IP지원팀
 - E-mail : sychoi@ksia.or.kr
 - 접수 기한 : 2016년 5월 20일(금) 17시까지

나. 제출 서류

- 기업소개서 3부(자유 양식)
- 프로모션 IP별 Brochure 3부(자유 양식)
- 참석자 이력서 1부(자유 양식)
- * 신청 서류는 'KIPEX 홈페이지(www.kipex.org) > Notice&News > Download 게시판에서 다운 가능.

4. 기 타

- 향후 일정

일 정	내 용	비 고
5월 20일(금)	신청서류 접수 마감	
5월 24일(화)	선정평가회	결과 개별 통보
5월 말	ICCAD Booth 등록완료	개별 협의
7월 말	SMIC Invitation Confirm	개별 통보
9월 1일(목)	SMIC Technology Symposium 참가	중국 상해
10월 12일(수)~13일(목)	CSIA-ICCAD Conference 참가	중국 창사

- * 주최측 사정에 따라 일정 변동이 있을 수 있음
- 사전 등록사항 : 반도체IP 유통센터(KIPEX) 홈페이지(www.kipex.org) 회원 가입 및 프로모션 IP의 KIPEX DB 등록 필수
- 문의처 : 한국반도체산업협회 설계IP지원팀 (☎ 02-570-5273, sychoi@ksia.or.kr)
- 기타 자세한 사항은 홈페이지(www.kipex.org) Notice&News에서 확인 가능.

IP Open Network KIPEX

2016 해외마케팅 프로그램

IP유통센터(IP Open Network KIPEX)는 국내 반도체 설계IP의 해외 판로개척 및 마케팅 지원을 위한 해외마케팅 프로그램을 운영하고 있습니다. 2016년도 해외마케팅 프로그램에서는 SMIC Technology Symposium과 중국 대표 반도체설계 행사 CSIA-ICCADC Conference 참가를 지원합니다. 많은 기관의 관심과 참여 바랍니다.

지원 내용

가. 지원 행사

행사명	일시	장소
SMIC Technology Symposium	2016년 9월 1일(목)	중국 상해
CSIA-ICCADC Annual Conference	2016년 10월 12일(수)~13일(목)	중국 창사

※ SMIC(중국 최대 반도체 칩 제조 · 생산 전문회사), CSIA-ICCADC(중국 반도체산업협회 집적회로설계분과)

나. 지원 사항

- 공통지원 : 출장 체재비(항공료, 숙박료), 홍보물 제작
- 항공료 : 기업 당 1인 왕복 항공료 지원, 숙박료 : 기업 당 객실 1개 지원
- SMIC Technology Symposium 지원 사항 : 초청장 발급지원
- CSIA-ICCADC Annual Conference : 홍보 부스비
- 부스(Booth) 사용료 : Gold, Silver 등급 비용의 50% 지원

지원대상 및 기술분야

가. 지원 대상 : 해외(중국) 판로 개척을 원하는 국내 반도체 IP 관련기업

나. 기술분야 : Digital / Analog Mixed Signal / Interface 등 반도체 IP 전 분야

신청방법

가. 신청 접수

- 신청서 및 제출서류를 작성하여 우편 또는 E-mail로 신청
- 우편 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 182 (삼평동) 11층 한국반도체협회 설계IP지원팀
- E-mail : sychoi@ksia.or.kr
- 접수 기한 : 2016년 5월 20일(금) 17시까지

나. 제출 서류

- 기업소개서 3부(자유 양식)
- 프로모션 IP별 Brochure 3부(자유 양식)
- 참석자 이력서 1부(자유 양식)
- 신청 서류는 : 'KIPEX 홈페이지(www.kipex.org) > Notice&News > Download 게시판에서 다운 가능.

기 타

· 향후 일정

일정	내용	비고
5월 20일(금)	신청서류 접수 마감	
5월 24일(화)	선정평가회	결과 개별 통보
5월 말	ICCADC Booth 등록완료	개별 협의
7월 말	SMIC Invitation Confirm	개별 통보
9월 1일(목)	SMIC Technology Symposium 참가	중국 상해
10월 12일(수)~13일(목)	CSIA-ICCADC Conference 참가	중국 창사

※ 주최측 사정에 따라 일정 변동이 있을 수 있음

- 사전 등록사항 : 반도체IP 유통센터(KIPEX) 홈페이지(www.kipex.org) 회원 가입 및 프로모션 IP의 KIPEX DB 등록 필수
- 문 의 처 : 한국반도체산업협회 설계IP지원팀 (☎ 02-570-5273, sychoi@ksia.or.kr)
기타 자세한 사항은 홈페이지(www.kipex.org) Notice&News에서 확인 가능.